안녕하세요 대표님

좋은 주말입니다.

다름이 아니라 저희 외주 개발 시작 전 확인해두어야 할 사항에 대해 말씀드리고 싶어 연락드렸습니다.

**첫 번째로, "외주 개발 계약서" 입니다.**

물론 서로 아는 사이고 협조적으로 업무 수행을 진행하겠지만

계약금, 외주 업무 내용 등에 대해 상호 협의가 확실하게 있어야 한다고 생각합니다.

따라서 계약서 양식에 외주 개발자 "신현석"씨의 계약서를 받아왔습니다. 첨부 파일 확인해보시고 검토 부탁드립니다.

**두 번째로, "전체적인 업무 과정"에 대해 말씀드리고 싶습니다.**

일단 현 상황이 사실 그리 좋은 상황은 아닙니다. (이미 개발된 것을 다시 개발해야 하는 상황 ) 그렇기에 수행해야 하는 업무 과정도 많은게 사실입니다.

실무자에 입장에서 봤을 때 저희가 앞으로 가야할 과정은 아래와 같습니다.

( 아래 과정은 순서대로 간략하게 작성한 것이고, 개발 착수 후 필요하시다면 더 구체적으로 자료 작성하여 설명드릴 수 있습니다 )

01. 역설계로 회로도 작성

02. 교원씨에게 회로도 및 BOM 리스트 전달 ( FW 개발, 샘플 자재 발주 )

03. F/W 제작 후 장입하여 테스트 진행.

04. PCB 아트웍 진행

05. 완료 후 프로젝트 파일, 생산 데이터 전달 (샘플 제작 시작)

06. 제작물 샘플에 대해 교원,현석 각 2개씩 받아 검증 진행

07. 하자 발생 시 계약에 따라 수정 진행

08. 양산 진행

위 과정에서 이해가 되지 않는 부분이나, 의문점이 있으시다면

얘기해주시면 감사하겠습니다.

**세 번째로, "실제 기구물 사진 (PCB가 들어가있는 내부 사진), 실물 제품"을 신현석씨가 받아야 합니다.**

PCB 설계 시 기구물에 맞게 설계가 되어야 하기에 필수사항입니다.

===================================

가능하면 위 3가지가 이번주 내로 수행됐으면 좋겠습니다.

(빠른 개발 착수를 위해)

필요하시다면 제가 평일에 미팅하러 안산 방문하겠습니다.

읽어주셔서 감사합니다.